**202３ Japan IT Week 秋　「IoTソリューション展」　出展申込書**

必要事項をご記入のうえ、締切日までに次の宛先へメールにてお申込み下さい。

【送付先】

　 （公財）福岡県産業・科学技術振興財団

半導体・デジタル産業支援グループ　周善寺、木村

TEL：092-832-7157、　E-mail：[lsi-inove@ist.or.jp](mailto:lsi-inove@ist.or.jp)

【提出物】

　・出展申込書（本様式）

【申込締切】

令和5年8月3日（木）まで

●　申込者情報

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会社・  団体名 |  | | |
| 所属・役職 |  | 氏名 |  |
| 所在地 |  | | |
| TEL |  | E-mail |  |

●　出展内容　（1ページ以内で記入ください。各枠線は適宜変更して頂いて結構です）

|  |  |
| --- | --- |
| 出展する  IoT認定製品・  サービスの概要 |  |
| 具体的な出展物  について | 〇パンフレット 【　有 or　無　】  〇パネル 【　有 or　無　】 ※ 有の場合、　（　　　）枚程度  〇展示物 【　有 or　無　】 ※ 有の場合、以下に展示物の  名称、 内容、 写真（イメージ）、 サイズ を記載してください。  ・ |